

# Sensor Technologien 2022

AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V.

## Herausgeber

Prof. Dr. Roland Werthschützky  
Technische Universität Darmstadt,  
Institut für Elektromechanische Konstruktionen

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	6
<b>Teil A Anforderungen an Sensorik und generelle Entwicklungstrends .....</b>	<b>9</b>
A 1 Die Sensorindustrie in Deutschland .....	10
A 2 Globale Herausforderungen an Technologieentwicklungen .....	13
A 3 Trends der Informationsverarbeitung .....	15
A 4 Generelle Entwicklungstrends der Sensorik .....	16
A 5 Typische Sensoranwendungen in ausgewählten Branchen .....	18
A 6 Vergleich der internationalen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten .....	21
<b>Teil B Entwicklungstrends bei Sensoren .....</b>	<b>25</b>
B 1 Sensorklassifizierung, Bestandsaufnahme, Messgrößen .....	26
B 1.1 Sensorfunktionsstrukturen .....	26
B 1.1.1 Sensor als Übertragungssystem .....	26
B 1.1.2 Sensorstrukturen .....	27
B 1.2 Zu den Messgrößen .....	27
B 2 Physikalische Messgrößen .....	28
B 2.1 Elektromagnetische Messgrößen .....	28
B 2.1.1 Kontaktlose ortsaufgelöste Messung der elektrischen Leitfähigkeit .....	29
B 2.1.2 Hochempfindliche Magnetometer .....	30
B 2.1.3 Ultrabreitbandsensoren zur kontaktlosen ortsaufgelösten Messung der dielektrischen Eigenschaften .....	31
B 2.1.4 Magnetoresistive Sensoren .....	32
B 2.2 Mechanische Messgrößen .....	36
B 2.2.1 Wandlungsarten .....	36
B 2.2.2 Bewertung der Wandlungsprinzipien .....	38
B 2.2.3 Entwicklungsansätze .....	38
B 2.2.4 Berührungslose Drehmomentsensoren .....	39
B 2.2.5 Neue Anwendungen: Vorausschauende Wartung v. Maschinen durch Sensor-basierte Zustandsüberwachung.....	43
B 2.2.6 Neue Anwendungen: Sensorsystem für Freileitungs-Monitoring .....	44
B 2.3 Optische Messgrößen .....	46
B 2.3.1 Photonische Sensoren und Messtechnik .....	46
B 2.3.2 Pyrometrie – Berührungslose Temperaturmessung .....	52
B 2.3.3 Neue Anwendungen: Bildauflösende Farbmesssysteme .....	54
B 3 Chemische und medizinische Messgrößen .....	56
B 3.1 Sensoren für Gasmessung und Stoffkonzentrationen .....	56
B 3.1.1 Übersicht, Einteilung .....	56

B 3.1.2 Bewertung, Probleme, Herausforderungen .....	57
B 3.1.3 Entwicklungsansätze, Forschungstrends .....	59
B 3.1.4 Schlussfolgerung, Nutzen .....	60
B 3.1.5 Neue Anwendungen: Sensorsysteme zur Sicherung einer bedarfsgerechten Lüftung .....	60
B 3.2 Neue Anwendungen: Medizinische Mikrosensoren und Mikroimplatate .....	62
B 3.2.1 Neuroprothesen - Implantierbare Assistenzsysteme .....	63
B 3.2.2 Direkt gekoppelte Sensor-Aktor-Systeme für haptische Bediensysteme .....	64
B 4 AMA Innovationspreise 2010 bis 2016.....	65
B 4.1 Elektromagnetische Messgrößen .....	65
B 4.2 Mechanische Messgrößen.....	65
B 4.3 Optische Messgrößen .....	66
B 4.4 Chemische und medizinische Messgrößen .....	68
<b>Teil C Entwicklungstrends der Sensorkomponenten und Fertigungstechnologien .....</b>	<b>69</b>
C 1 Einleitung .....	70
C 2 Mikrosystemtechnik – MEMS .....	73
C 2.1 Zusammenfassung .....	73
C 2.2. Entwicklung des MEMS-Marktes nach Anwendungen und Zielbranchen.....	73
C 2.3 Wettbewerber im MEMS-Markt .....	73
C 2.4 Technologische Entwicklung ausgewählter MEMS-Komponenten .....	74
C 2.4.1 Allgemeine Herausforderungen .....	74
C 2.4.2 Drucksensoren .....	75
C 2.4.3 Inertial Combos .....	75
C 2.4.4 RF-MEMS .....	75
C 2.4.5 Gassensoren und Thermopiles .....	75
C 2.4.6 Aufbau- und Verbindungstechnik .....	75
C 2.4.7 Weitere ausgewählte MEMS-Entwicklungstrends .....	76
C 2.5 Kooperationen helfen .....	76
C 3 Aufbau-, Verbindungs- und Integrationstechnik .....	77
C 3.1 Aufbau- und Verbindungstechnik .....	77
C 3.1.1 Zusammenfassung .....	77
C 3.1.2 Anforderungen, Elemente eines Sensorsystems .....	77
C 3.1.3 Gehäusetechnologien .....	78
C 3.2 Integrationstechniken .....	85
C 3.2.1 Dreidimensionale Schaltungsträger für Mikrosystem-Packaging und MID.....	85
C 3.2.2 Leiterplattenbasierte Integration .....	86
C 3.2.3 Waferlevel Systemintegration mittels TSV-Technologie .....	87
C 3.2.4 Vergleich von Integrationskonzepten .....	88
C 3.3 Heterointegration mit flexilem Trägermaterial .....	89
C 3.3.1 Fortschritte in der Aufbau und Verbindungstechnik .....	89
C 3.3.2 Herausforderungen .....	89

C 3.3.3 Entwurf heterointegrierter Foliensysteme .....	90
C 3.3.4 Stand der Technik in der Industrie .....	90
C 3.3.5 Entwicklungsbeispiel Transmitter .....	91
C 3.3.6 Integration in Folienkavitäten .....	92
C 3.3.7 Ausblick .....	93
C 3.4 Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) für die Medizintechnik .....	93
C 4 Sensor-Signalverarbeitung .....	95
C 4.1 Intelligente Sensoren .....	95
C 4.2 Eingebettete Systeme .....	96
C 4.2.1 Definition, Aufbau und Verwendung in Sensoranwendungen .....	96
C 4.2.2 Hardware .....	97
C 4.2.3 Software .....	98
C 4.2.4 Aufbau intelligenter Sensoren .....	100
C 4.2.5 Sensorkonfigurierung – Intelligente Sensoren .....	100
C 4.2.6 Kommunikationsaspekte .....	101
C 4.2.7 Sensorvernetzung .....	102
C 4.2.8 Beispielsystem .....	104
C 4.2.9 Drahtlose energieautarke Sensorsysteme und -netzwerke .....	107
C 5 Selbstüberwachung und Störungstoleranz von Sensoren und Aktoren .....	112
C 5.1 Forderung aus der Prozesstechnik .....	112
C 5.1.1 Ziele der Sensor-Selbstüberwachung .....	112
C 5.1.2 Beispiel: Selbstüberwachung magnetischer Sensoren .....	114
C 5.2 Selbstüberwachende Aktoren .....	115
C 5.3 Ausblick .....	116
C 6 Sensorkommunikation und Systemintegration .....	117
<b>Teil D Résumé – Empfehlungen .....</b>	<b>121</b>
D 1 Sensorik und Messtechnik in Deutschland .....	122
D 1.1 Sensorfirmen und Sensortechnologien .....	122
D 1.2 Spezifische Sensor-Technologieentwicklungen .....	124
D 2 Kooperationen helfen .....	126
D 3 Firmengründungen aus Forschungsinstituten.....	126
Teil E Anhang .....	129
E 1 AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. ....	130
E 1.1 Der Verband .....	130
E 1.2 Marketing für die Sensorindustrie .....	131
E 1.3 Technologie-Unterstützung .....	132
E 1.4 Wirtschaftliche Bedeutung der Sensorindustrie .....	132
Die Autoren .....	134
Literatur- und Quellenangaben .....	144